

【凌陽科技】2024 新鮮人招募

熱門職缺列表

職務名稱	科系要求	工作內容	其他條件
數位 IC 工程師 _Bluetooth(RD0110)	<ul style="list-style-type: none"> ● 電機電子 ● 資訊工程 ● 通訊相關 	Bluetooth Baseband / Modulation module 的開發與 RF IP 整合	<ol style="list-style-type: none"> 1. 熟悉 Verilog 及 IC 設計流程，有數位 IC 設計實作/驗證經驗 2. 熟 EDA tools (DC, Verdi), C/C++ 者佳 3. 熟悉數位信號處理；有無線通訊，藍牙背景者佳
數位 IC 工程師 _Audio(RD0110)	<ul style="list-style-type: none"> ● 電機電子 ● 資訊工程 ● 通訊相關 	<ol style="list-style-type: none"> 1. DSP design 2. 支援 SoC 通用型週邊及 Audio 音訊相關之數位電路開發及維護 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 熟悉 Verilog 及 IC 設計流程，有數位 IC 設計實作/驗證經驗 2. 熟 EDA tools (DC, Verdi), C/C++ 者佳 3. 具備音訊或數位訊號處理相關背景佳 4. 熟 Matlab、Scripting language(Perl / Tcl / Python) 者佳
軟韌體工程師_SYS (ID0310)	<ul style="list-style-type: none"> ● 電機電子 ● 資訊工程 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dolby Atmos and DTS:X soundbar embedded system software - driver and middleware development. 2. SoC validation and test program development. 3. Driver porting and maintain. 	必備條件: - 熟悉 C 程式語言 - 具備 Soc 系統、軟硬體整合知識 - 有 SoC 驗證或 booting 開發經驗 - 有 RTOS 與 embedded system 開發經驗 - 具備閱讀與撰寫英文技術文件的能力 - 積極主動，良好的溝通及團隊合作能力 加分條件： - 有 audio 產品開發經驗尤佳 - 有 build system 與 tool-chain 開發維護經驗尤佳 - 有 linux driver、kernel 開發 debug 經驗尤佳 - 有 open source porting 經驗尤佳
軟韌體工程師_SDK (ID0310)	<ul style="list-style-type: none"> ● 電機電子 ● 資訊工程 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dolby Atmos and DTS:X soundbar embedded system software - middleware and application development. 2. SoC validation and test program development. 3. Work and test tool development. 	必備條件: - 熟悉 C 程式語言 - 具備閱讀與撰寫英文技術文件能力 - 主動涉獵 coding/tool 相關新知識 - 積極主動、良好的溝通與團隊合作能力 加分條件： - 有 RTOS 或 embedded system 開發經驗尤佳 - 有 SoC 驗證與 booting 開發經驗尤佳 - 有 audio 產品開發經驗尤佳 - 有 open source porting 經驗尤佳 - 有 linux driver 開發經驗尤佳 - 有 trace OS kernel code 能力尤佳

<p>AI Data Engineer_AI 資料工程師(AG0010)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 資訊工程 ● 電算科學 	<p>(*號代表工作內容比例)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.****分析專案需求，規劃資料收集流程(Data collection pipeline) 2.****建置資料收集實驗室與程序(Lab setup and programming) 3.**資料分析，進行自動化資料產出與標記 (Auto labeling) 4.**接受機器學習與深度學習訓練 5.**輕量化 AI 算法專案開發 6.*前沿 AI 技術研究 <p>【專業要求】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 【MUST】須具備資料收集相關經驗 2.實作數據處理(ETL)\數據分析專案 3.熟悉至少一種 AI 建模框架： Tensorflow, Keras, Pytorch, PaddlePaddle, etc 4.積極、配合度高，具分析解決問題以及溝通能力 5.規劃自動化資料處理 	<p>【加分選項】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 10 頁內 ppt 展示專案經歷與基礎簡報能力 2. 資料收集經驗分享(Lesson learn) 3. 統計建模、機器學習，深度學習相關作品
<p>Audio DSP Firmware(HE0810)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 電機電子 ● 資訊工程 ● 通訊相關 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Audio 功能開發與維護 2. Audio 系統效能分析與優化 	<p>必備條件:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 熟悉 C 程式語言 - 音頻訊號處理基本概念 - 有 RTOS 與 Embedded System 經驗 <p>加分條件:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 有 Audio 產品開發經驗 - DSP 實現 Audio 算法經驗 - 熟悉 Audio Codec (mp3/aac/wma/opus/dolby/dts) - 熟悉 Audio Interface (i2s/pcm, tdm, pdm, s/pdif)